杭州电子科技大学信息工程学院

学术专著出版资助

申 请 表

著作名称

所属学科

申 请 者

出 版 社 字数 万字

所在部门

联系电话

邮箱地址

填表日期： 年 月 日

学术著作情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 著作名称 | |  | | | | | |
| 所属学科 | |  | | 预计出版时间 | 年 月 | | |
| 出版社 | |  | | 总字数 | （万字） | | |
| 出版所需金额 | | （万元） | | 申请资助金额 | （万元） | | |
| 有无其它出版资助 | | | | | | | |
| 主要作者姓名 | |  | 所在部门 |  | | | |
| 职务职称 | |  | 学历学位 |  | | 出生年月 |  |
| 联系电话： | | 办： 宅： 手机： | | | | | |
| 主要作者姓名 | |  | 所在部门 |  | | | |
| 职务职称 | |  | 学历学位 |  | | 出生年月 |  |
| 联系电话： | | 办： 宅： 手机： | | | | | |
| 主要作者姓名 | |  | 所在部门 |  | | | |
| 职务职称 | |  | 学历学位 |  | | 出生年月 |  |
| 联系电话： | | 办： 宅： 手机： | | | | | |
| 其  它  参  加  者 | 姓名 | 职务职称 | 出生年月 | 工作部门 | | | |
|  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  | | | |

学术著作内容提要

|  |
| --- |
| 1. 本著作研究领域的国内外研究现状述评。 |

|  |
| --- |
| 1. 本著作的主要内容和观点，研究的思路和方法。 |

|  |
| --- |
| 1. 本著作与国内外已出版的同类著作的不同特点、创新之处。 |

|  |
| --- |
| 1. 本著作的学术价值和意义。 |

|  |
| --- |
| 所在部门意见：  负责人（签章）： （盖章）：  年 月 日 |
| 科技部审核意见：  负责人（签章）： （盖章）：  年 月 日 |
| 学术委员会意见：  负责人（签章）： （盖章）：  年 月 日 |